

ORGANIZAČNÍ INFORMACE:

MÍSTO KONÁNÍ:

SOŠ a SOU informatiky a spojů
Čichnova 23, 624 00 Brno-Komín

SPOJENÍ DO MÍSTA KONÁNÍ KONFERENCE:

- z hlavního nádraží ČD tramvaj č. 1, směr Bystřec, výstup zastávka **vozovna Komín** (cca 20 min. jízdy)
- z autobusového nádraží přejít pěšky k nádraží ČD (cca 7 min.) a odtud pokračovat tramvají č. 1, směr Bystřec, výstup **vozovna Komín**
- vlastní dopravou – od brněnského výstaviště směr Bystřec (přehrada), před prodejnou OPEL (po levé straně silnice) odbočit doleva na Jundrov, za prodejnou OPEL směr vpravo, odtud se již po pravé straně nachází areál SOŠ a SOU informatiky a spojů, s možností parkování.

ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY:

Zašlete **poštou** spolu se závazným požadavkem na stravu, nejpozději do **14. 10. 2011** na adresu:

SMT-INFO konsorcium, Údolní 53, 602 00 Brno

Fax: 00420-546 211 009

případně **e-mail: smtinfo@nextra.cz do 16. 10. 2011**

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ:

Ubytování **nezajišťujeme**.

Každý si zajistí ubytování dle vlastního požadavku na níže uvedené kontaktní adrese:

Ubytování na SOŠ a SOU informatiky a spojů,

Čichnova 23, Brno-Komín

Telefonické objednávky: p. Hanáková, p. Kneslová
00420-541 123 364

Ubytování je zajišťováno v buňkách hotelového typu

Stravování: oběd v areálu SOU spojů á 70,- Kč

Prezence: **18. 10. 2011** **8.30–8.50 hod.**

ÚČASTNICKÝ POPLATEK VČETNĚ OBČERSTVENÍ A BULLETINU

(úhrada při prezenci)

400,- Kč

SMT-INFO KONSORCIUM

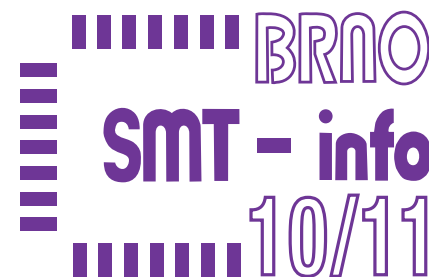
ve spolupráci s

FEKT VUT v Brně

a

SOŠ A SOU INFORMATIKY A SPOJŮ

Vás zvou
na mezinárodní konferenci



PÁJENÍ A TEPELNÉ PROCESY

ČIŠTĚNÍ DPS

NOVINKY V MIKROELEKTRONICE

BRNO 18. října 2011
SOŠ a SOU informatiky a spojů
Čichnova 23, Brno-Komín

kód akce 10/11

SMT-INFO Consortium
Údolní 53
602 00 BRNO
Czech Republic

ZAMĚŘENÍ KONFERENCE:

- PÁJENÍ A TEPELNÉ PROCESY
- ČIŠTĚNÍ DPS
- NOVINKY V MIKROELEKTRONICE

ODBORNÁ NABÍDKA:

- Účastníci konference vyslechnou nejnovější informace z výše uvedených tematických oblastí od odborníků renomovaných firem
- V přílehlých prostorách přednáškového sálu budou instalovány stánky následujících firem s odbornou literaturou a demonstračními zařízeními:

AIR PRODUCTS **PAN ELECTRONICS**
AMTEST **SMT plus**
LASER JOB **SMT SERVICE**
LUKON THERMAL SOLUTIONS

Pro účastníky a návštěvníky konference budou k dispozici reklamní tabule pro propagaci vlastních výrobků a nabídku nevyužívaných technologických zařízení a služeb.

TÉMATICKÉ ZAMĚŘENÍ DALŠÍCH AKCÍ POŘÁDANÝCH SMT-INFO:

SMT-INFO 02/2012 **14. únor 2012**

Místo konání: SOŠ a SOU informatiky a spoju,
Čichnova 23, Brno

- NÁVRHOVÉ SYSTÉMY DPS
- KOMPLEXNÍ VÝROBNÍ LINKY
MODERNÍCH MONTÁŽÍ
- INSPEKČNÍ SYSTÉMY

ODBORNÝ GARANT:

SMT-INFO konsorcium, Údolní 53, 602 00 Brno

tel: 00420-541 146 113
fax: 00420-546 211 009
mobil: 00420-602 542 966
e-mail: smtinfo@nexta.cz

PROGRAM KONFERENCE

Úterý – 18. října 2011

- 8.50 - Zahájení, úvod konference
9.00 - Ekologie a trendy ve výrobě DPS v dokumentech
IEC/TC: 91,111... /K. Jurák, Praha/
9.20 - Materiály s nízkým obsahem stříbra pro SMT výrobu
/J. Pulchart, SENJU METAL EUROPE Praha/
9.40 - Zlepšené výsledky tisku pomocí šablon Patch Work®
(stupňovité šablony) a šablon Nanowork (šablony
upravené nanopovlaky)
/A. Axmann, LASER JOB Furstenfeldbruck/
10.20 - Občerstvení, káva
10.40 - Žádné časové změny u DPS rozdílných velikostí
během vytvrzování nebo sušení /P. Heilmann,
LUKON THERMAL SOLUTIONS Tauffelen/
11.00 - Back Side Reflow (nesymetrický vertikální teplotní
profil)
/M. Hurban, REHM THERMAL SYSTEMS Příbor/
11.20 - Selektivní pájení s vysokou flexibilitou
/J. Elbert, INERTEC Kreutzwertheim
T. Kollár, J. Vondráček, AMTEST Brno/
12.00 - Novinky v SMT reflow pájení a řešení
pro tepelné procesy vytvrzování a sušení
/A.Schuster, SMT MASCHINEN Wertheim,
M. Galajda, SMT SERVICE Košice/
12.40 - Kam dospělo měkké pájení? Novinky v sortimentu
předního světového výrobce – firmy ERSA
/M. Duda, PBT Rožnov p. Radhoštěm/
13.20 - Oběd
14.00 - Nejnovější trendy v čištění na vodní bázi – problémy
a jejich řešení
/V. Sítka, PBT Rožnov p. Radhoštěm/
14.20 - Čistící kapaliny na odstranění tavidlových zbytků
po bezolovnatém pájení a poznatky
/D. Joura, DCT CHEMICALS Černá Hora/
14.40 - Praktické zkušenosti s používáním selektivního
pájění ve firmě PANASONIC Plzeň
/P. Gábriš, PANASONIC AVC Plzeň/
15.00 - NitroFas – cesta k pájení v ochranné atmosféře
/M. Hanák, Z. Mrštín, AIR PRODUCTS CZ/SK/
15.20 - Způsoby SMT montáže elektronických modulů
/J. Šandera, FEKT VUT Brno, SMTPLUS.Cz Brno/
15.40 - Nová generace OSP pro LF proces a testy pájitelnosti
/J. Starý, FEKT VUT Brno, SMTPLUS.Cz Brno/
16.00 - Zakončení konference, diskuse, občerstvení, káva

**Přednášky v angličtině a němčině budou tlumočeny.
Změny programu vyhrazeny.**

Závazná přihláška na konferenci

PÁJENÍ A TEPELNÉ PROCESY

ČIŠTĚNÍ DPS

NOVINKY V MIKROELEKTRONICE

18. října 2011

Jméno a příjmení, titul

Název a adresa podniku (PSČ)

funkce v zaměstnání

telefon fax

e-mail

Stravování – oběd: 18. října 2011 **ano-ne**

.....
podpis účastníka razítko a podpis
organizace

ZAŘAZENÍ DO DATABANKY SMT-INFO 2012

02/12 Návrhové systémy DPS, Komplex.výrob.linky **ano-ne**

04/12 Výroba DPS, Materiály pro montáž. technologie **ano-ne**

Jméno a příjmení, titul

Název a adresa podniku (PSČ)

e-mail